

图书基本信息

书名：<<常见表面贴封装分立器件与集成电路手册>>

13位ISBN编号：9787121052156

10位ISBN编号：7121052156

出版时间：2008-1

出版时间：电子工业

作者：《常见表面贴封装分立器件与集成电路手册》编写组

页数：378

字数：369000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书收录了常见表面贴封装分立器件与集成电路的基本参数及其封装信息。
本书内容翔实，资料丰富，图文并茂，新颖实用。

本书可供工程技术人员、电子设备维修人员及广大电子爱好者阅读和参考。

书籍目录

第一部分 分立器件 第1章 贴片二极管 第2章 贴片三极管 第3章 贴片场效应管 第4章 其他贴片分立器件
第二部分 集成电路 第1章 常用表面贴封装数字集成电路 1.1 4000系列CMOS表面贴封装数字集成电路 1.2 74系列表面贴封装集成电路 第2章 通信集成电路 第3章 接口电路 3.1 A/D转换器 3.2 D/A转换器 3.3 通用微控制器接口电路 3.4 驱动电路 3.5 其他接口电路 第4章 非线性集成电路 第5章 贴片运算放大器 5.1 贴片运算放大器的特点 5.2 贴片运算放大器参数 第6章 电源电路 第7章 存储器 第8章 其他集成电路

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>